

「2014 LS-DYNA Taiwan Users Conference」圓滿落幕

2014年10月29日LS-DYNA Taiwan Users Conference由勢流科技主辦，假文化大學表演廳順利舉行並圓滿落幕。這次特別邀請ETA DynaForm 亞太技術經理 Jenson Chen (C.C.) 發表 A LS-DYNA Based Die System Solution v.5.9.2 New Features PreSys+VPG Product Release；在本次技術研討會中發表議題有：環型水槽爆震安全評估、電子產品的防水膠圈設計與CAE分析、含缺口混凝土簡支梁實驗與數值模擬分析、前足底蹠骨墊之設計與置放位置對於足底壓力的影響...等。講員包括有LSTC及eta國外原廠專業技術人員到場為各位嘉賓報告今年度先進技術發展與最新產品功能，及數名業界精英與學者專家發表其應用案例，每位講員的發表都相當精彩。

今年的來賓真的很有幸運，有兩支iPhone6可以抽獎，除了投稿可以抽一支iPhone6，現場參加的來賓也可以抽一支iPhone6，我們也非常恭喜抽到大獎的幸運兒，真的是滿載而歸！

另外也邀請ALE方面的專家，於10月30日、10月31日，由陳皓博士為大家進行為期兩天的LS-DYNA ALE技術講座。

想了解更多，請洽勢流科技 02-27266269。



2014 LS-DYNA Taiwan Users Conference
文化大學 大夏館 表演廳



2014 LS-DYNA Taiwan Users Conference
報到



Recent Developments and Roadmap of LS-DYNA
LSTC 陳皓 博士 代理



LS-DYNA ALE/FSI Recent Developments
LSTC 陳皓 博士



A LS-DYNA Based Die System Solution
v.5.9.2 New Features
ETA C.C.Chen



PreSys+VPG Product Release
ETA C.C.Chen



電子產品的防水膠圈設計與 CAE 分析
神基科技股份有限公司
李國驥 資深經理



前足底蹠骨墊之設計與置放位置對於足底壓力的影響
林口長庚醫院 復健科
林師誠 博士



含缺口混凝土簡支梁實驗與數值模擬分析
國家地震工程研究中心
王仁佐 博士



環型水槽爆震安全評估
台灣電力公司 林口發電廠
林邦俊 博士



講員與勢流總經理全影留念



技術交流



恭喜 iPhone6 中獎者
元智大學 黃靖淵 同學



恭喜 iPhone6 中獎者
伍享工業股份有限公司
張紹君 先生



LS-DYNA ALE/FSI 技術講座
文化大學 大新館 電腦教室



LS-DYNA ALE/FSI 技術講座
文化大學 大新館 電腦教室